⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-79228

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 Z-6603-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 投影光学装置

到特 頤 昭59-200998

塑出 願 昭59(1984)9月26日

⑫発 明 者 大 野

康一

稲城市平尾372-1 平尾住宅45-203

⑪出 願 人 日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明 細 1

 発明の名称 投影光学装置

2. 特許請求の範囲

(1) マスクのパターンを投影光学系を介して被 投影基板に投影する装置において、

前記マスクから被投影基板までの光路中に外気から遮断された気密空間を形成する手段と;該気密空間内に屈折率が変化し得る気体を供給する気体供給手段とを具備し、該気体の屈折率を変化させて前記マスクから被投影基板までの投影光学特性を調整するととを特徴とする投影光学装置。

- (2) 前記気体供給手段は、互いに屈折率の異なる複数の気体を、任意の割合で混合して前記気密空間に供給するための混合器を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、投影光学系を用いて、マスクのバタ (1) ーンを感光体(ウェハ)に露光する装置に関し、 特に投影光学系の光学特性を所定の状態に安定さ せた投影光学装置に関する。

(発明の背景)

縮小投影型露光装置は近年超LSIの生産現場 に多く導入され、大きな成果をもたらしているが、 その重要な性能の一つに重ね合せマッチング精度 があげられる。とのマッチング精度に影響を与え る要素の中で重要なものに投影光学系の倍率誤差 がある。超LSIに用いられるパターンの大きさ は年々微細化の傾向を強め、それに伴ってマッチ ング精度の向上に対するニーズも強くなってきて いる。従って投影倍率を所定の値に保つ必要性は きわめて高くなってきている。現在投影光学系の 倍率は装置の設置時に調整することにより倍率誤 差が一応無視できる贔屓になっている。しかしな がら、装置の稼動時における僅かな温度変化やク リーンルーム内の値かな気圧変動等、環境条件が 変化しても倍率誤差が生じないようにしたいとい う要求が高まっている。

(2)

また、環境条件の変化により倍率の変動だけでなく、投影光学系の結像面の位置が光軸方面に変動する、いわゆる焦点変動も生じる。このため、この焦点変動をそのまゝ放置しておくと、投影されたマスクのパターン像が感光体であるウェハ上で解像不良となり、超LSIの不良を招くことにもなる。

このような不良は投影光学系に露光用の光が通ることによっても引き起される。これは露光用の光エネルギーの一部が投影光学系内の光学案子に 吸収されて温度変化を引き起すために生じる。そのためたとえ環境状態が安定だとしても、装置の 稼動中は倍率変動や焦点変動が生じる。その焦点変動は例えば投影光学系と被投影基板の間隔を調整することで容易に補正可能である。しかしながら倍率変動については投影光学系が所謂メームレンズ(変倍光学系)でないかぎり容易に補正することができなかった。

(発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべく、温度及び (3)

したウェハ4上に結像する。ウェハ4はステップ アンドリピート型の移動ステージ5に載置されて いる。投影レンメ3は複数のレンズ索子で構成さ れているが、本実施例ではそのうち特定のレンズ 繋子3a,3bに狹まれた空気間隔3cと、レン メ素子3d,3eに挾まれた空気間隔3fとに空 気とは屈折率に関して圧力特性の異なる気体を密 封して、大気圧変化に伴った倍率変動と焦点変動 とを自己補正するように構成した。空気間隔3 c , 3 f は外気から遮断された気密構造にし、空気間 隔3cは鏡筒に設けられた孔からパイプ10と電 磁弁11を介してペローズ状のガス溜14に連通 している。このガス福14はさらに電磁弁12を 介して第1の気体供給源(以下単に第1供給源と する)13と連通するとともに、電磁弁15を介 して排気系にも連通している。第1供給源13は アルゴン、二酸化炭素、チャ素、ヘリウム、フロ ン、ペンゼン等の単組成の気体、あるいはそれら の気体のいくつかを所定の割合で混合した混合気 体をガス溜14に供給するものである。一方、空

気圧の変動による倍率限遵や無点変動を簡単に補正し得る投影光学装履を提供することを目的とする。

(発明の概要)

本発明は、マスクのパターンを投影光学系を介して被投影基板に投影する装置において、マスクから被投影基板までの光路中に外気から遮断された気密空間を形成する手段と、その気密空間内に屈折率が変化し得る気体を供給する気体供給手段とを設け、供給気体の屈折率を変化させてマスクから被投影基板までの投影光学特性を調整するように構成したことを技術的要点としている。

(夷施例)

第1図は本発明の第1の実施例による縮小投影型露光装置の概略的な構成を示す図である。 蘇光光を集光するコンデンサーレンズ1は光源からの光を均一な照度分布にしてレチクルやマスク(以下マスクと総称する)2に照射する。マスク2に描かれたパターンの光像は投影レンズ3によって1/5又は1/10に縮小されて、感光剤を塗布(4)

気間隔3 f も鏡筒に設けられた孔からパイプ 2 0 と電磁弁 2 1 を介してペローズ状のガス 2 4 に連通している。このガス 2 2 4 はさらに電磁弁 2 2 を介して第 2 の気体供給源(以下単に第 2 供給源とする) 2 3 と連通するとともに、電磁弁 2 5 を介して排気系にも連通している。第 2 供給 額 2 3 も単組成の気体、あるいは混合気体をガス 2 4 に供給するものである。またガス 2 4 はともに大気圧変化に対して内部の気体の圧力が追従するように、すなわち気体の圧力と大気 圧とが常に等しくなるように内容検が変化し得るような構造になっている。

さて本実施例では投影レンズ3内の2つの空気間隔3c,3fを使って、大気圧変化による光学特性の変動を自己補正するようにするが、ここでは空気間隔3c内の気体の屈折率を変えることで例えば投影レンズ3の投影倍率が調整でき、空気間隔3f内の気体の屈折率を変えることで無点変動が調整できるものとする。換賞するなら、投影レンズ3中の複数の空気間隔を同一に一定圧力だ

(6)

け変化させたとき、それら空気間隔のうち、投影 倍率の変動に顕著に効く空気間隔と、焦点変動に 額著に効く空気間隔とを光学計算上のシュミレー ションから選んである。また空気間隔3c,3f 内に供給される気体は大気に対して屈折率が異な るばかりでなく、圧力依存特性も異なる。すなわ ち、大気と気体の圧力がともにAPだけ変化した とき、大気の屈折率変化量ANと気体の屈折率変 化量//Ngとは異なった値になる。また///Ngの 値そのものも、気体の組成によって異なる。圧力 が、高くなると気体の屈折率が大きくなることは 周知のことなので、空気間隔3 c , 3 f を所謂気 体レンズとしたとき、この気体レンズが元々負の パワーを有するような間隔を選んである。(気体 レンズの形状としては凸であっても、レンズ両側 がガラスのような屈折率のかなり大きい媒質であ るため、負のパワーを有することになる。)一般 に投影レンズ3は収れん系であるため、全体とし ては正のパワーをもつ単レンズと考えることがで きる。従って大気圧がAPだけ高くなると、投影

(7)

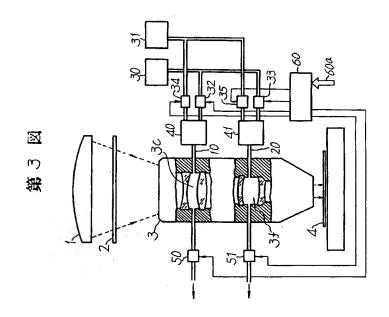
はそのような気体の見つけ方を模式的に示した図 である。第2図において、横軸は大気圧の変動量 A.P.を表わし、縦軸は投影レンズ3や間隔3c, 3 f 等を単体のレンズ素子とみなしたときの収れ ん(正パワー)、発散(負パワー)性の変化量を 表わす。 尚縦軸の基準値 (零) に対する正方向の 変化量は発散性がより低くなることを殺わし、負 方向の変化量は収れん性がより低くなることを表 わす。第2図では説明を簡単にするため、空気間 隔3cのみの大気圧変動による収れん、発散特性 Aと、それ以外の光学エレメント(レンズや他の、 空気間隔)による収れん、発散特性Bと、投影レ ンズ3全体の収れん発散特性Tとの3つの気圧特 性を示した。特性Tは特性AとBの代数的な和で **表わされる。とれらの特性からも明らかなように、** 投影レンズ3の倍率変動、焦点変動をほぼ零に保 つためには、特性Tの傾きをなくせばよい。その ためには特性Aの傾きθaをより大きくした特性 A' にするか、もしくは特性Bの傾き e b をより 小さくした特性B・にするかの2つの方法がある。

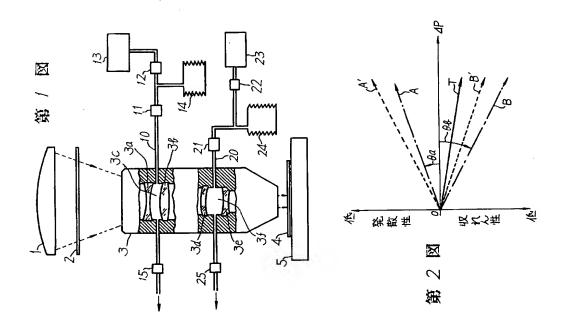
レンズ3の収れん性が弱くなり、本来の結像面位 置は投影レンズ3から離れる方向に 4.2 だけシフ ト(魚点変動)し、本来の結像面位體における投 影像も 4 Mだけ拡大(倍率変動)したものになる。 そとで焦点変動量。Z、倍率変動量。Mを大気圧 の変動!Pにかかわらず常に零に補正するために は、大気圧が高くなるにつれて、投影レンズ3の 収れん性を強くするように自己調整すればよい。 そのためには投影レンズ3内の空気間隔3 c , 3 f による気体レンズの負のパワーを弱くすれば よい。負のパワーを弱くする(ガラスと気体との 屈折率の差を小さくする。)には気体レンズを構 成する気体圧力を高くすればよい。従って大気圧 が高くなったときに、空気間隔3c,3f内の気 体圧力もそれに順応させて高くすれば、焦点変動 や倍率変動を自己補正することが可能となる。本 実施例では空気間隔3 c , 3 f 内の気体の圧力は 大気圧と常に等しくなるように定められているの で、自己補正を行なうためには気体の屈折率の圧 力依存性を予め調整しておく必要がある。第2図 (8)

本実施例の空気間隔3 c は大気で充填された非補 正状態では特性Aのように、元々負のパワー(発 散性)を有するように選んだので、特性 A を A ' にするように気体を定める。特性AをA'にする ためには、空気(大気)の単位圧力変化に対する 屈折率の変化量を 4 N o とし、密封すべき気圧の 単位圧力変化に対する屈折率の変化量を1Ngと したとき、 / Ng > / Noの関係を満す気体を選 べばよい。また、本実施例とは逆に元々正のパワ - (収れん性)を有する空気間隔を選んだ場合は、 特性Bを特性B: 化変えるように、4Ng<4No の関係を満す気体を選べばよいことになる。尚、 4.Ngと4.Noの差をどれぐらいにするかは投影 レンス3の構成(レンズタイプやレンス紫子の配 置)によって異なるので、実験的に各種の気体を 密封して倍率変動や焦点変動をためし焼き等で計 測しつつ、最適な気体(単組成又は混合)を見つ ければよい。

さて、第1図の装置の動作について説明する。 上記のようにして選定された気体は第1供給原

(10)





決定すれば、大気圧の変化による倍率変動、焦点 変動も同時に補正される。

さて、上記碑成においてマスク2を使った解光 が開始されると、 腐光光の入射により倍率変動や 焦点変動が生じる。その量は逐次、制御装置 6 0 に入力されるので、その変動量を補正するように 2 つの気体 G1 , G2 の混合比が央定される。混合比と、 混合気体の屈折率との関係はあらかに 混合比とによりわかっているものとしないによりわかっているものとしないによりかの変化(混合 下め、 とと のとであるものとする。制御装置 6 0 はそれらの関係を表わす変式を記憶しての混合比は例えば単位による。 その混合比は例えば単位時間あたりに混合室 4 0 , 4 1 に流れ込む気体 G1 の量 (体積)と気体 G2 の量(体積)との比を流量計等で検出することによって計測される。

以上のように本実施例では屈折率の異なる少な くとも2つの気体の混合比を変えることによって、 気体レンメのパワーを変化させるので、大気圧変

(15)

以上本発明によれば、マスクから被投影基板までの光路中に気密空間を設け、その空間内に大気(空気)とは異なる屈折率、又は屈折率変化を有する気体を密封するようにしたので、マスクと投影光学系と被投影基板との三者の光軸方向における相対的な位置を機械的に調整することなく、光学特性を常に一定の状態に保つことができる。このため装置としての信頼性、長期安定性、が向上するという効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例による投影型 光装置の概略的な構成を示す図、第2図は投影レ ンズの発散性、収斂性の圧力変動による変化特性 を示す図、第3図は本発明の第2の実施例による 投影型製光装置の概略的な構成を示す図である。

〔主要部分の符号の説明〕

2…… マスク、 3…… 投影レンズ、

3 c , 3 f …空気間隔、 4 …… ウェハ、

13,30…第1の気体供給源、

23,31…第2の気体供給源、

(17)

動以外に露光光の入射により生じる光学特性の変 動を積極的に補正することができるという利点が ある。

以上、本発明の2つの空気間隔3 c , 3 f を適んでは、投影での2つの空気間隔3 c , 3 f を適んで風折率が変化し得るような、大気(空気間隔の数はいる気体を密封するようにしたが、空気間隔の数はいくつあってもよいし、また倍率変動と焦気の型気間のではいくつかの空気間隔の組合せを作りのではいくつかの空気間の組合せをがあるといい。またはいるで変更を対したが、マスク2と投影であるといいのででである。との気体には第3図で説明したような過過でであるいは第3図で説明したような過過でであるいは第3図で説明したような過過でである。との気体にはであるといいのでは、あるいは第3図で説明したような過過でであるといい。この場合を対してもよい。この場合を対してもよい。この場合を対しているの物体側(マスク2側)が非テレビンックな光学系であれば投影倍率の調整が可能になる。

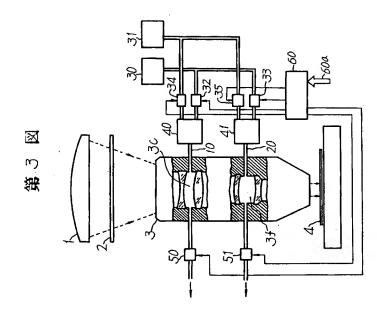
(発明の効果)

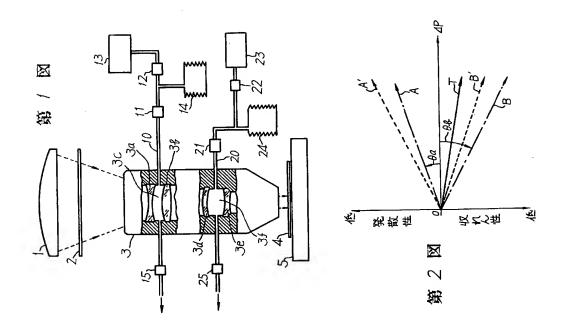
(16)

14,15…ガス溜、 40,41…混合室、 60…… 制御装置

> 出願人 日本光学工業株式会社 代理人 嬳 辺 隆 男

> > (18)





CLIPPEDIMAGE= JP361079228A

PAT-NO: JP361079228A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61079228 A

TITLE: PROJECTIVE OPTICAL DEVICE

PUBN-DATE: April 22, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ONO, KOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP59200998

APPL-DATE: September 26, 1984

INT-CL (IPC): H01L021/30;G03F007/20

US-CL-CURRENT: 359/655

ABSTRACT:

the space.

PURPOSE: To enable the correction of variation of the optical characteristics due to variation of temperature and atmospheric pressure by forming a hermetic space in the middle of an optical path from a mask to a projective substrate and supplying a gas which can change as refractive index into

CONSTITUTION: The selected gas is supplied from supply sources 13 and 23 into

gas reservoirs 14 and 24. At this time, intervals 3c and 3f are filled with

the gas and the air which has filled those intervals 3c and 3f is substituted

for the gas. When the substituting operation is carried out sufficiently, the

intervals 3c and 3f are insulated from the outside. At this

01/07/2003, EAST Version: 1.03.0004

of the gas reservoirs 14 and 24 enhance so as to equal the internal pressures to the atmospheric pressure. As a result, pressure of the gas inside the intervals 3c and 3f also becomes equal to the atmospheric pressure. After that, the gas pressure inside the gas reservoirs 14 and 24 are modulated so as

to be equal to the atmospheric pressure by expansion or contraction of the

reservoirs and the variation of magnification or focus is corrected by the

dependence on pressure of a refractive index of the gas by itself.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

time, capacities

DERWENT-ACC-NO: 1986-142120

DERWENT-WEEK: 198622

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Lithographic system for patterning circuit on wafer -

by forming

gas-tight space between photomask and substrate, changing

refractive index of

vapour, and compensating beam NoAbstract DWg 1/3

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON KOGAKU KK[NIKR]

PRIORITY-DATA: 1984JP-0200998 (September 26, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 61079228 A April 22, 1986 N/A

003 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 61079228A N/A 1984JP-0200998

September 26, 1984

INT-CL (IPC): G03F007/20; H01L021/30

ABSTRACTED-PUB-NO: EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS:

LITHO SYSTEM PATTERN CIRCUIT WAFER FORMING GAS TIGHT SPACE

PHOTOMASK SUBSTRATE

CHANGE REFRACT INDEX VAPOUR COMPENSATE BEAM NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: G06 L03 P84 U11

CPI-CODES: G06-D06; G06-G18; L04-C06;

EPI-CODES: U11-C04C;